縮退 p 型 CVD ダイヤモンド層の分離孤立化に基づくホウ素アクセプタの 実効的活性化エネルギーの低減

Reduce in effective activation energy of doped boron acceptors by separating and isolating heavily doped degenerate p-type diamond layers

大阪大学大学院工学研究科 ⁰市川 大地,每田 修,伊藤 利道

Graduate School of Eng., Osaka Univ., [°]Daichi Ichikawa, Osamu Maida, Toshimichi Ito E-mail: d.ichikawa@daiyan.eei.eng.osaka-u.ac.jp

1. はじめに

物性的に優れた性質を多く有するダイヤモンドは、p型ドーパントであるホウ素のアクセプタ準位が0.37 eV と深いため、室温でのデバイス動作を前提にする場合、その活性化エネルギーの低減が求められる。ダイヤモンドの場合、高濃度ホウ素ドープにより活性化エネルギーは低下するものの、著しいキャリア移動度の低下が避けられない¹⁾。そこで、移動度の低下を抑制した実効的たたに、高濃度ホウ素ドープした縮退 p型ダイヤモンド層のナノサイズ化と分離・孤立化が、アクセプタの実効的活性化エネルギーの低減に有効であることを報告している²⁾。

本研究では、縮退 p 型層の分離・孤立化方法の 相違について検討することを目的とする。

2. 実験

本研究では、高品質性が期待できる(001)微斜 面 HPHT (高温高圧合成) ダイヤモンド基板を使 用した。<110>方向に 5°オフした HPHT Ib 基板上 に、一旦高出力マイクロ波プラズマ(MWP) CVD 法によりアンドープ層をホモエピした後、石英管 型反応容器を用いた MWPCVD 法により高濃度 ホウ素ドープダイヤモンド薄膜層をホモエピ成 長させた³⁾。ドーピングガスには水素希釈した B(CH₃)₃を用いた。B/C 比は 100 ppm または 8000 ppm とし、成長時間を変えた試料を作製した。そ の後、各試料に4つのオーミック電極を形成し、 van der Pauw 法に基づいて解析する AC Hall 測定 装置を用いて、100 ~ 670 Kの温度範囲におけ る電気的特性を評価した。次に、フォトリソプロ セスにより Au マスクを作製し、ECR 酸素プラ ズマエッチングにより高濃度ホウ素ドープ層を um スケールで分離・孤立化した後、再び電気特 性評価を行った。

3. 結果及び考察

高濃度ホウ素ドープダイヤモンドを μ mオーダ ーで相互に分離した試料におけるシートホール 係数の温度依存性(Fig.1)から活性化エネルギー を求めた。その際、分離・孤立化していることを 考慮して、キャリアは価電子帯を移動する1種類 のみと考え、シングルキャリアを用いた輸送モデ ル(single-carrier model)でフィッティングを行っ た(Fig.1 の直線部分)。この時、温度範囲は $N_D \gg N_V/g_A \exp(-E_A/k_BT)$ の条件が十分成立する 範囲とした。ただし、 N_D :ドナー密度、 N_V :価電子 帯の有効状態密度、 g_A :縮重因子、 E_A :活性化エネ ルギー、k_B:ボルツマン定数、T:絶対温度である。 フィッティングにより得られた活性化エネルギ ーは、高濃度ホウ素ドープ層の膜厚が133 nm と 234 nm の2 試料に対して、それぞれ0.13 eV、0.12 eV となり、低濃度ホウ素ドープ試料のアクセプ タ準位である0.37 eV の半分以下の値が得られた。 また、両試料のシートホール係数の温度依存性

において、いずれも低温側で飽和現象が観測された(Fig. 1)。これは、輸送を担うキャリアが、無数の分離・孤立化された高濃度ホウ素ドープ領域では不純物バンド⁴⁾を移動し、それらの間では、各高濃度領域に接するアンドープ層の価電子帯を移動する成分が支配的になること、及び、そのキャリアは温度にあまり関係なく金属的縮退領域からアンドープ層にしみ出すことを示している。

更に、縮退p型ホウ素ドープ層を分離・孤立化 した後のシート抵抗の温度依存性についても、上 記の構造を反映させた 3 成分を考慮しフィッテ ィングを行った。詳細は当日報告する。



Fig. 1. Temperature dependence of sheet Hall coefficients for two samples having innumerable separated and isolated degenerate regions. These regions were fabricated with thin heavily boron-doped layers having different thicknesses of 133 nm (■) and 234 nm (■). Each curve (line) is obtained by fitting the corresponding experimental data with single-carrier model.

謝辞

本研究の一部は、科学研究費補助金(基盤研究 (A) 21216011)の助成により行われた。

参考文献

- 1) C. L. Wang et al : Jpn. J. Appl. Phys. 40 (2001) 4145.
- 2) 青野,毎田,伊藤:第71回応用物理学会学術講演会,講演番号 15a-ND-11,2010.9
- 3)市川,毎田,伊藤:第73回応用物理学会学術講演会,講演番号 13a-PB2-4,2012.9
- 4) M. Aono, O. Maida and T. Ito: Diamond Relat. Mater. 20 (2011) 1357.